

XXXXXXX

東京エレクトロンデバイス(株)

リニアテクノロジー製品 生産中止について(ご案内及び今後の処理について)

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素はリニアテクノロジー製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
件名につきまして下記ご案内致します。
内容ご査収、賢察の上 ご理解賜ります様よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

＜対象製品＞

LT1033CPシリーズ(TO-3Pパッケージ)
LT1083CPシリーズ(TO-3Pパッケージ)
LT1084CPシリーズ(TO-3Pパッケージ)

＜生産中止理由＞

該当デバイスの生産には特殊な金線ワイヤボンディング装置が必要です。該当パッケージの金線ワイヤボンディング製品の需要が大幅に減少しているため、その装置を生産、サポートするメーカーがすでに存在せず、既存装置の耐用年数も限られている状況となっております。このため、装置の故障や自然災害等が発生した際に供給問題を回避する策がなく、お客様に対して多大なるご迷惑をお掛けすることが予想されます。
従って、供給可能な現時点で生産中止をご案内し、必要な数量をご提供させて頂く決断をさせて頂きました。 リニアテクノロジー製品は原則製造中止を行わない方針の元、基本的に冗長性を持った生産体制を構築しております。
しかしながら、このパッケージの製品は冗長性生産体制を構築することができず、長期間継続的に供給することが難しい状況と判断し、今回のご案内に至りました。

＜お願い＞

下記最終注文受付日までに、貴社必要数量をご確認頂いた上注文書の発行及び、最終納品日までに全数ご購入を頂けます様お願い申し上げます。

＜最終注文受付日＞

2015 年 3 月 17 日

＜最終納品日＞

2016 年 3 月 18 日

＜その他＞

ピン互換のある代替品はございません。パッケージ、ヒートシンクの変更等にて対応可能な物がございます。必要仕様に応じてご案内申し上げますのでお申し付け下さい

以上

＜ご回答記入欄＞

東京エレクトロニクス(株) 宛

下記の通り最終取り纏めをお願いします。

品番	最終取り纏め数量	最終ご指定納期
LT1033CP		
LT1083CP		
LT1084CP		

日 付：_____

貴社名：_____

部署名：_____

ご氏名：_____ 印